证券代码：688261　　证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2026-007

投资者关系活动类别	□特定对象调研□分析师会议 □媒体采访☑业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观□电话会议 □其他
参与单位名称	线上参与公司 2026 年第三季度业绩说明会的全体投资者
会议地点	价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
上市公司接待人员姓名	龚轶（董事长兼总经理）、李麟（董事兼董事会秘书）、谢长勇（财务负责人）、黄清华（独立董事）
交流时间	2026 年 11 月 23 日 15:00-16:00
投资者关系活动主要内容介绍	**问题一：公司目前产能是否跟得上市场需求，未来有没有扩产的需求以及定增计划？** 答：尊敬的投资者您好！公司作为 Fabless 设计企业，始终重视供应链管理，持续深化与头部晶圆代工、封测厂商的战略合作，锁定稳定产能。基于对市场供需趋势的判断、上游交付周期等因素进行备货，为下游客户提供良好的供货保障。 公司后续将基于市场需求、整体战略规划，并结合实际经营、现金流等综合情况审慎评估，未来如有扩产、定增等相关安排，公司将严格按照信息披露规则及时履行披露义务。感谢您的关注！

	问题二：贵司半年报披露已控股收购慧能泰，推动从功率器件向电源系统解决方案转型。未来完善“控制—驱动—执行”产品体系时，会更侧重内部技术整合，还是继续与外部专业团队协同？ 答：尊敬的投资者您好！公司已顺利完成对慧能泰的控股收购并有序推进相关融合工作，目前技术层面双方团队已逐步形成“功率器件+驱动芯片+控制芯片”全链路方案能力；客户层面，双方客户资源互补，数字电源方案在服务器电源客户的导入工作稳步推进；组织层面，完成 IC 研发团队并入，研发组织架构进一步完善,带动研发人才队伍扩充，研发投入同步增长。有望充分发挥协同作用，助力公司从单一的功率器件供应商，升级成为面向新一代数字能源管理系统解决方案的供应商。感谢您对公司的关注！ **问题三：慧能泰现在有大额订单吗？** 答：尊敬的投资者您好！公司完成对慧能泰的控股收购，并于 2026 年第二季度开始并表，为公司整体经营业绩带来增量贡献。有关慧能泰的具体经营数据，请以公司披露的定期报告及临时公告为准。感谢您的关注！ **问题四：前三季度营业收入 12.33 亿元，第三季度单季营收 4.97 亿元、同比增长 42.88%。主要经营亮点与增长主线是什么？** 答：尊敬的投资者您好！2026 年前三季度，公司主营业务收入结构保持基本稳定，主要来源于工业及通信电源、光伏逆变及储能、车载 OBC、消费电子、

	充电桩等领域。营业收入增速较快的原因主要为：一是产品组合优化与工艺迭代升级，叠加数据中心、服务器电源、储能等下游需求旺盛，带动高压超级结、SGT、SiC 等主力产品出货量稳步增长；二是深化上下游协同，扩大产能，保障订单交付；三是慧能泰自第二季度并表，第三季度贡献增量。感谢您的关注！ **问题五：贵司前三季度研发投入同比增长 49.01%，请问研发投入的重点方向是什么？未来是否会持续加大研发投入？** 答：尊敬的投资者您好！作为一家技术驱动型的半导体企业，公司专注于高性能功率半导体及数字控制 IC 的研发，坚持技术创新与研发投入，在夯实现有产品技术升级的同时，加快新产品技术迭代。功率产品端，遵循技术路线图推进各项技术迭代和产品升级；IC 产品端，与控股子公司慧能泰开展技术整合，搭建完整的数字 IC 矩阵，覆盖数模混合快速充电控制芯片、数字电源控制器等产品。 未来，公司将继续加大研发投入，持续推动主营业务稳步提升。感谢您的关注！ **问题六：请问公司拟发行可转债募投项目整体规划如何？** 答：尊敬的投资者您好！本次发行方案是基于公司经营发展需要，旨在优化资金结构、保障经营资金需求，推动主营业务发展，增强公司核心竞争力。募集资金将重点投向功率器件技术迭代、功率管理控制芯片等高附加值产品领域。具体发行方案及募

	集资金用途请详见公司相关公告。目前该申请已获得上海证券交易所受理，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。感谢您的关注！ **注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露的正式公告。**
附件清单	无
来访时间	2026 年 11 月 23 日